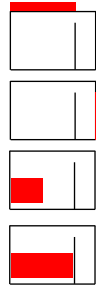


SMT

Werbebanner auf www.SMT-Verlag.de

emv-esd



Typ	Größe in Pixel	Formate	Preise pro Woche
Super Banner	728 x 90	GIF/JPG/Flash	300 €
Wide Skyscraper	160 x 600	GIF/JPG/Flash	250 €
Rectangle	180 x 150	GIF/JPG/Flash	150 €
Medium Rectangle	300 x 250	GIF/JPG/Flash	250 €

SIE LESEN LIEBER DIGITAL?
DANN REGISTRIEREN SIE SICH EINFACH AUF UNSERER WEBSITE!
www.smt-verlag.de/onlineregistrierung

CADS

Redaktion + Vertrieb

Dipl.-Ing. (FH) Jost Dennier
info@smt-verlag.de
www.smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1
55218 Ingelheim
Tel: +49 (0)6132 4316-47
Fax: +49 (0)6132 4316-49

Anzeigenverkauf

Johann Bylek
Tel: +43-660-224-7005
E-mail: bylek.johann@gmail.com

MEDIADATEN 2021

THEMEN
TERMINE
PREISE

Fachzeitschrift für Advanced Packaging & Elektronikfertigung

SMT

emv-esd

FACHZEITSCHRIFT FÜR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT & AUSWIRKUNG ELEKTROSTATISCHER AUFLADUNG

CADS
CAE/CAD/CAM/CAQ

SMT | FACHZEITSCHRIFT FÜR ADVANCED PACKAGING & ELEKTRONIKFERTIGUNG
JAHRGANG 33
JUNI-JULI 2020
WWW.SMT-VERLAG.DE

6-7 **SMT** + **CADS 2**
30974

Wicking-Defekte	Umwelt-mangement	Design-Debugging	Adaptive Compute Acceleration
-----------------	------------------	------------------	-------------------------------



EKRA:
"Wie wir heute die Zukunft drucken"

Medical Electronics

Glassubstrate

Runddruck

EV Electronics

Elektronik

Solarzelle

Brennstoffzelle

- **Herausgeber:** Jost Dennier
- **Redaktion:** Dipl.-Ing. (FH) Jost Dennier
Anschrift: Redaktion SMT/CADS/EMV-ESD
 Oberer Schenkgarten 1
 55218 Ingelheim
 Tel.: +49 (0)6132 43 16 47
 Fax: +49 (0)6132 43 16 49
 E-Mail: info@smt-verlag.de
 Web: www.smt-verlag.de
- **Anzeigen:** Johann Bylek
 Telefon: +43-660-224-7005
 E-Mail: bylek.johann@gmail.com
- **Inhaber:** Jost Dennier
- **Verlag:** SMT-VERLAG
 Oberer Schenkgarten 1
 55218 Ingelheim
- **Jahrgang:** 34. Jahrgang 2021
- **Erscheinungsweise:** 7 x in 2021
- **Erscheinungs-/Redaktionsplan:** siehe Seite 5/6
- **Bezugspreise:** Jahresabonnement: 58,00 Euro inkl. Versand
 Einzelheft: 9,00 Euro
 Jahresabo: EMV-ESD bzw. CADS 29,00 Euro inkl. Versand

■ **Kurzcharakteristiken:**

»SMT Germany« ist die Fachzeitschrift für alle Bereiche der Elektronik-Fertigung und des Advanced Packaging.

Schwerpunkte sind:

Baugruppenfertigung, Leiterplattenfertigung, Halbleiterfertigung sowie Test und Qualitätssicherung. Ergänzt werden diese Themen durch Marktübersichten zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen für die Elektronik-Fertigung.

»CADS« als Supplement von SMT Germany informiert über die Bereiche Entwicklung und Konstruktion in der Elektronik. Redaktioneller Schwerpunkt ist die Design-Automation bei der Anwendung von CA-Techniken wie Verifikation, Design, Routing, Signalintegrität u s w.

»EMV-ESD« ist das kompetente Fachforum für alle Fragen der elektromagnetischen Verträglichkeit und der Auswirkung elektrostatischer Aufladung sowie der messtechnischen Erfassung dieser Erscheinungen.

Zielgruppen sind Fachleute in den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Qualitätssicherung in der Elektronik- und Halbleiterindustrie sowie in anderen Industriebereichen, die Elektronik in ihren Erzeugnissen einsetzen.

- **Auflagen-Analyse:** Intern (30.09.2019 -01.10.2020)
- **Druckauflage:** 9400
- **Tatsächlich verbreitete Auflage**
im Jahresdurchschnitt: 9236
- **Verkaufte Auflage:** 613
- **Freistücke:** 8348 pro Ausgabe
- **Rest-, Archiv- und Belegexemplare:** 275 pro Ausgabe

■ **Geographische Verbreitungsanalyse**

Wirtschaftsraum	Anteil an der Auflage in %	
Inland		
Postleitzahl 0	217	2,3
Postleitzahl 1	336	3,6
Postleitzahl 2	549	5,9
Postleitzahl 3	701	7,6
Postleitzahl 4	649	7,0
Postleitzahl 5	726	7,9
Postleitzahl 6	1107	12,0
Postleitzahl 7	1982	21,5
Postleitzahl 8	1587	17,2
Postleitzahl 9	821	8,9
Ausland		
Schweiz	144	1,6
Österreich	111	1,2
Großbritannien	78	0,8
Niederlande	95	1,0
Sonstiges Ausland	133	1,4
Gesamtauflage	9236	100,0

Branchen-/Wirtschaftszweige

Nr. Grundsystematik	Empfängergruppen	Exemplare	%
242	Maschinenbau	632	6,8
243	Datenverarbeitung/ Büromaschinen	144	1,6
244	Fahrzeugbau	244	2,6
248	Luft- und Raumfahrt	286	2,1
250	Elektronikfertigung	3734	40,4
	Unterhaltungselektronik	162	1,8
	Medizin techn. / Optik	324	3,5
	Leiterplattenhersteller	232	2,5
	Ing. Büros/Dienstleistung	1221	13,2
	Mess- und Regeltechnik	421	4,6
5	Nachrichtentechnik / Verkehr	802	8,7
	Bauelemente-Hersteller	262	2,8
	Stromerzeugung	76	0,8
9	Ausbildung / Forschung	625	6,8
	Sonstige Branchen	71	0,8
Tatsächlich verbreitete Auflage		9236	100,0

Betriebsgröße

	Exemplare	%
1 bis 9 Beschäftigte	1481	16,0
10 bis 49 Beschäftigte	1134	12,3
50 bis 99 Beschäftigte	827	9,0
100 bis 499 Beschäftigte	2224	24,1
500 bis 999 Beschäftigte	828	9,0
1000 und mehr Beschäftigte	2742	29,7
	9236	100,0

Betriebliche Funktion

	Exemplare	%
Unternehmensleitung	618	6,7
Techn. Management	2163	23,4
Forschung/Entwicklung	2379	25,8
Konstruktion	747	8,1
Fertigung	1896	20,5
Qualitätskontrolle, Test	591	6,4
Verkauf	371	4,0
Marketing / Werbung	376	4,1
Studenten	51	0,6
Hochschulen/Sonstige	44	0,5
	9236	100,0

Zeitschriftenformat: DIN A4 210 breit x 297 hoch mm
Anschnitt 216 breit x 303 hoch mm

Satzspiegel: 185 breit x 260 hoch mm

Anzeigenformate und Grundpreise: Preise in Euro

Format	Breite x Höhe bei Anzeigen pro Jahr	Maße mit Anschnitt	Preise für 4-Farbdruck				
			1x	2x	4x	6x	8x
1/1- Seite	185 x 260	216 x 303	4.780,00	4.541,00	4.302,00	4.063,00	3.824,00
2/3- Seite	123 x 260 oder 185 x 173	129 x 303	3.700,00	3.515,00	3.330,00	3.145,00	2.960,00
1/2 Juniorpage	135 x 195	138 x 198	3.260,00	3.097,00	2.934,00	2.771,00	2.608,00
1/2- Seite	93 x 260 oder 185 x 130	96 x 303 oder 216 x 133	2.900,00	2.755,00	2.610,00	2.465,00	2.320,00
1/3- Seite	62 x 260 oder 185 x 87	65 x 303 oder 216 x 90	2.420,00	2.299,00	2.178,00	2.057,00	1.936,00
1/4- Seite	46 x 260 oder 185 x 62 oder 93 x 130	96 x 133 oder 216 x 65 oder 49 x 303	1.740,00	1.653,00	1.566,00	1.479,00	1.392,00
1/8- Seite	46 x 130 oder 93 x 62 oder 185 x 33	49 x 133 oder 96 x 65 oder 216 x 36	900,00	855,00	810,00	765,00	720,00
1/16-Seite	46 x 62 oder 93 x 31		480,00	460,00	420,00	410,00	390,00

Preise für Vorzugsplätze: 2., 3. und 4. Umschlagseite +15%

Sonstige Platzierungsvorschrift: +10% auf den Grundpreis

Anschnittzuschläge werden **nicht** berechnet

Gelegenheitsanzeigen und Stellenangebote

Je mm bei einer Spaltenbreite von 42 mm € 4,00

Bankverbindung:

Jost Dennier Mainzer Volksbank Kto.-Nr.: 787 587 013 BLZ: 551 900 00
BIC-Code: MVBWDE55 IBAN: DE83551900000787587013

Zahlungsbedingungen: Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit
2% Skonto oder 20 Tage ohne Abzug.

Einhefter/Einkleber:

Papiergewicht: 80 bis 120 g/m²

2 Seiten (nur Einkleber)	4 Seiten	6 Seiten	8 Seiten
3 450,00	4 990,00	6 610,00	8 240,00

Beilagen: Teilbeilagen sind möglich

bis 25 g/1000 inkl. Porto 290,00	bis 50 g/1000 inkl. Porto 390,00
-------------------------------------	-------------------------------------

Druckverfahren: Offset

Druckunterlagen: PDF-Dateien als Druckunterlagen werden bevorzugt.

Versandanschrift: SMT-Verlag, Oberer Schenkgarten 1,
D-55218 Ingelheim, Tel: 06132 431647, Fax: 06132 431649,
E-Mail: info@smt-verlag.de

Aufträge gemäß den Standard-Geschäftsbedingungen für Anzeigen und
Fremdbeilagen in Fachzeitschriften.

Termine	Schwerpunktthemen SMT	Schwerpunkte CADS	Schwerpunkte EMV-ESD	Messen
Ständige Schwerpunkte	Baugruppenfertigung Leiterplattenfertigung Test- und Qualitätssicherung Advanced Packaging Marktübersichten	EDA, Leiterplatten- und Baugruppendesign, Entwurfswerkzeuge, Logikanalyse, Logiksynthese, Simulation	Normung, Messen/Prüfen, Schirmung, Filter, Antennen, Überspannungsschutz, Elektrostatische Entladungen	
Januar/ Februar mit EMV-ESD 1 Messeheft EMV 2021 Redaktionsschluss 03.02.2021 Anzeigenschluss 10.02.2021 Erscheinungstermin 25.02.2021	Reparatur/Rework, Löttechnik, Bonden, CSP, Flip Chip, Wafer, Bestückung, Baugruppentest, Halbleitertest, AOI		EMV-ESD 1 Vorschau EMV 2021 Störfestigkeit Messtechnik Antennen Filter, Stromversorgung ESD, Produktsicherheit	APEX 23. - 28.01.2021 San Diego
März mit CADS 1 Redaktionsschluss 03.03.2021 Anzeigenschluss 10.03.2021 Erscheinungstermin 25.03.2021	Vorberichte » SMTconnect « Packaging, Lötverfahren, Bestückung Sieb-/Schablonendruck Testmethoden Schwerpunktthema: Bonding	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		EMV 23. - 25.03.2021 Stuttgart Hannover Messe 12. - 16.04.2021 Hannover
April/Mai mit EMV-ESD 2 Messeheft SMTconnect Redaktionsschluss 08.04.2021 Anzeigenschluss 16.04.2021 Erscheinungstermin 27.04.2021	Vorberichte » SMTconnect « Packaging, Chip-on-Board, Rework, Bestücktechnik, Schablonendruck Testsysteme Marktübersicht: Lötssysteme		EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 1 Messtechnik Filter, Stromversorgung Stromversorgung Produktsicherheit	SMTconnect 04. - 06.05.2021 Nürnberg Intersolar Europe 09.06. - 11.06.2021 München
Juni/ Juli mit CADS 2 Redaktionsschluss 09.06.2021 Anzeigenschluss 16.06.2021 Erscheinungstermin 24.06.2021	Nachberichte » SMTconnect « Leiterplatten, Microvias, HDI Leiterplattenfertigung, Schablonendruck, Löttechnik Marktübersicht: Schablonendruck	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		
August/ September mit EMV-ESD 3 Redaktionsschluss 18.08.2021 Anzeigenschluss 25.08.2021 Erscheinungstermin 02.09.2021	Löttechnik, Bestücktechnik Packaging, Underfill, Bonding Testautomation, Boundary Scan Schwerpunktthema: Baugruppentest		EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 2 Laboreinrichtungen ESD, Überspannung Störfestigkeit Antennen, Messtechnik	Motek 05. - 08.10. 2021 Stuttgart parts2clean 05. - 07.10.2021 Stuttgart
Oktober mit CADS 3 Redaktionsschluss 08.09.2021 Anzeigenschluss 15.09.2021 Erscheinungstermin 23.09.2021	Vorberichte » productronica « Bestückung, Dosiereinrichtungen Löten, AOI, AXI, Flying Prober, Packaging, Chip-on-Board, Rework Marktübersicht: Bestückssysteme	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		Semicon Europe 16. - 19.11.2021 München productronica 16. - 19.11.2021 München SPS/IPC/DRIVES 23. - 25.11.2021 Nürnberg
November mit EMV-ESD 4 MESSEHEFT »productronica 2021« Redaktionsschluss 08.10.2021 Anzeigenschluss 03.11.2021 Erscheinungstermin 10.11.2021	Vorberichte » productronica « Trends in der Bestücktechnik, Packaging, Bonding AOI, AXI, Flying Prober Schwerpunktthema: Leiterplatten		EMV-ESD 4 Messtechnik Dienstleistungen Störfestigkeit Produktsicherheit	